

### 具三态输出功能之 8 位串行输入、平行输出移位缓存器

#### 产品特色

- 8位串行输入转平行输出
- 可直接清除的8位串行输入移位缓存器
- 8位平行输出为三态输出
- 工作电压: 2~6V
- 很短的传递延迟时间(t<sub>PD</sub>),可支持高速串行连接
- 强化的平行输出端的灌电流 (Sink current)
  加大的每个平行输出端的灌电流
  增大的接地电流(I<sub>GND</sub>),可承受同时从多个平行输出端的较大灌电流
- 增强的静电防护(ESD)能力
- 与一般74HC595脚位兼容

### 产品应用

- LED指示灯数组 / LED 讯号显示矩阵
- 扩充微处理器的输出端口
- 串行转并列之数据转换器

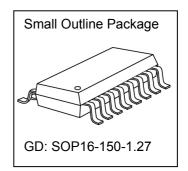
### 产品说明

M74HC595 是一个八位串行输入,平行输出的位移缓存器;平行输出为三态输出。在 SCK 的上升缘,串行数据由 SDI 输入到内部的八位位移缓存器,并由 Q7'输出。

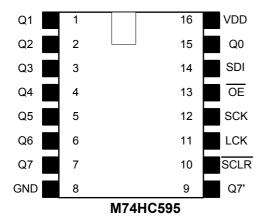
而平行输出,则是在LCK的上升缘,将在八位位移缓存器的数据存入到八位平行输出缓存器。当 OE 的控制讯号为低致能时,平行输出端的输出值,等于平行输出缓存器所储存的质。而当 OE 的控制讯号为高电位,也就是输出关闭时,平行输出端会维持在高阻抗状态。.

M74HC595 保持了和一般 74HC595 功能上以及脚位上的兼容性之外,并针对一些特性予以强化。这些强化的特性,使得 M74HC595 非常适合用于像是 LED 数组指示器、LED 讯号显示矩阵等需要较大的灌电流应用。每个通道可接受的灌电流都被加大了,使得 M74HC595 可以支持更大的 LED 电流。而增大的接地电流,可支持数个平行输入通道的同时打开,并灌大电流。比起传统的 74HC595,平行输出端同时有较大灌电流时,可靠度增强了四倍以上。

为了提高客户的生产良率以及终端产品的可靠性,静电防护已经加以加强,以提供更高的质量及可靠率。



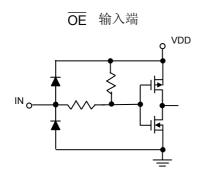
## 脚位图

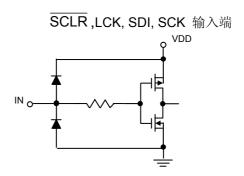


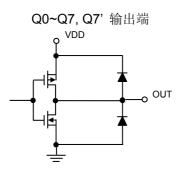
## 脚位说明

脚位名称	功能说明
GND	控制逻辑及驱动电流之接地端。
SDI	输入至位移缓存器之串行数据输入端。
SCK	位移缓存器的串行输入的时钟讯号;资料位移会发生在 SCK 的上升缘。
LCK	平行输出缓存器的数据撷取时钟讯号。 在 LCK 的上升缘,八位平行输出缓存器会撷取八位位移缓存器上的数据
Q0 ~ Q7	平行输出端。
ŌĒ	输出致能讯号端。(低电位使能) 当 OE 是低电位时,即会启动 Q0~Q7 输出,也就是输出值等于平行输出缓存器的值。 当 OE 是高电位时,Q0~Q7 输出则处于高阻抗状态。
Q7'	串行数据输出端。
SCLR	清除位移缓存器;当 SCLR 是低电位时,则会将位移缓存器的内容清为零。
VDD	2~6V 电源供应端。

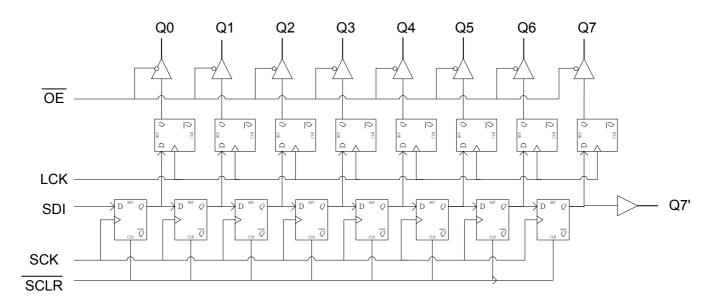
### 输入及输出等效电路



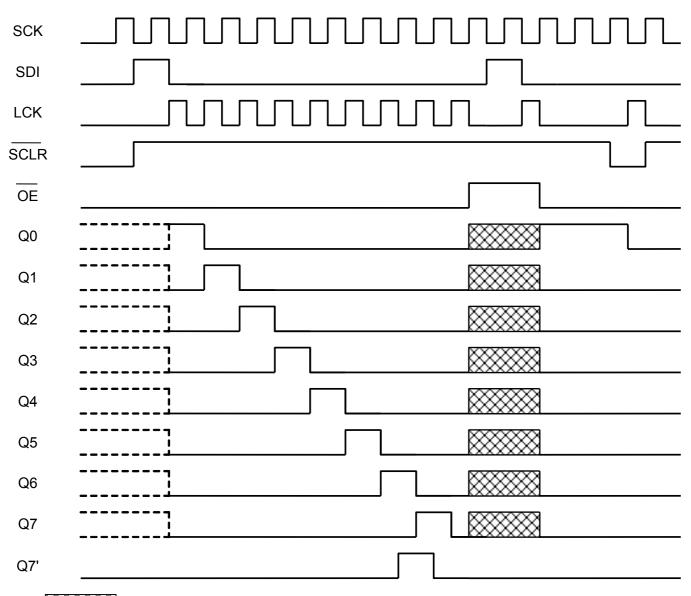




### 功能方块图



## 时序图



指输出端在高阻抗状态下

# 真值表

		输入端			输出	出端	功能
SCK	LCK	ŌE	SCLR	SDI	Qn	Q7'	切配
Х	Х	L	L	Х	n.c.*	L	当 SCLR 处于低电位使能时,将位移缓存器清除为0(低电位)。
Х		ا	L	Х	L	L	将位移缓存器清除为 0(低电位),并且将 0 加载到平行输出缓存器。
Х	Х	Ι	L	Х	Z	L	位移缓存器清除为 0(低电位);关闭平行输出端,平行输出端为高阻抗状态 (Off-state)
	Х	L	Н	Н	n.c.	Q6'	移位缓存器 0,移入高位准的数据;移位缓存器 n 移入移位缓存器 n-1 先前的数据。
Х		L	Н	Х	Qn'	n.c.	将移位缓存器的数据移入平行输出缓存器。
		L	Н	X	Qn'	Q6'	移位缓存器 0,移入高位准的数据;移位缓存器 n 移入移位缓存器 n-1 之前的数据。并且将移位缓存器的先前数据移入平行输出缓存器。

<sup>\*</sup>n.c. 指"不改变"。

# 最大限定范围

4	寺性	代表符号	最大工作范围	单位
电源电压		$V_{DD}$	7	V
输入端电压		V <sub>IN</sub>	-0.4~V <sub>DD</sub> + 0.4	V
输出端电压		V <sub>OUT</sub>	-0.4~V <sub>DD</sub> + 0.4	V
松山岩山沟	Q0~Q7 源电流	I <sub>OH</sub>	35	mΛ
输出端电流	Q0~Q7灌电流	I <sub>OL</sub>	45	mA mA
输出端电流Q7'		I <sub>OUT</sub>	±25	mA
输入端钳位电流		I <sub>IK</sub>	±20	mA
输出端钳位电流		I <sub>OK</sub>	±20	mA
电源端电流		I <sub>DD</sub>	70	mA
接地端电流		I <sub>GND</sub>	180	mA
IC储存时的环境温度		T <sub>stg</sub>	-65~+150	°C

## 推荐工作参数

特性	代表符号	$V_{DD}$	最小值	一般值	最大值	单位
电源电压	$V_{DD}$	ı	2	5	6	٧
输入端电压	V <sub>IN</sub>	ı	0	-	$V_{DD}$	>
输出端电压	V <sub>OUT</sub>	-	0	-	$V_{DD}$	V
		2V	1.5	-	-	V
输入端高电位	V <sub>IH</sub>	5V	3.5	-	-	V
		6V	4.2	-	-	V
		2V	-	-	0.5	V
输入端低电位	V <sub>IL</sub>	5V	-	-	1.5	V
		6V	-	-	1.8	V
		2V	-	-	1000	ns
输入讯号转态时间(上升或下降)	t <sub>r</sub> , t <sub>f</sub>	5V	-	6	500	ns
		6V	-	-	400	ns
IC工作时的环境温度	T <sub>opr</sub>	-	-40	-	+125	°C

# 直流特性

14th 14th	代表	TET/II	量测条件		Т	T <sub>A</sub> *=25°C		T <sub>A</sub> *=-40°C ~85°C		T <sub>A</sub> *=-40°C ~125°C			单位						
特性	符号	里	<b>『余</b> 件	V <sub>DD</sub>	最小值	一般值	最大值	最小值	一般值	最大值	最小值	一般值	最大值						
松山地低层坡		\	I <sub>OL</sub> =20uA	2V	-	0.00	0.10	-	0.00	0.10	-	0.00	0.10	V					
输出端低位准 Q0~Q7	$V_{\text{OL}} \\$	$V_{IN} = V_{IH}$ or $V_{IL}$	I <sub>OL</sub> =6mA	4.5V	-	0.09	0.20	-	0.10	0.21	-	0.11	0.22	V					
QU Q1		OI VIL	I <sub>OL</sub> =7.8mA	6V	-	0.11	0.21	-	0.12	0.22	-	0.13	0.23	V					
松山地市总洲		\	I <sub>OH</sub> =-20uA	2V	1.90	2.00	-	-	1.90	2.00	-	1.90	2.00	V					
输出端高位准 Q0~Q7	$V_{\text{OH}}$	V <sub>IN</sub> =V <sub>IH</sub> or V <sub>IL</sub>	I <sub>OH</sub> =-6mA	4.5V	4.17	4.32	-	4.05	4.32	-	3.80	4.25	-	V					
QU Q1		OI VIL	I <sub>OH</sub> =-7.8mA	6V	5.65	5.81	-	5.40	5.81	-	5.20	5.72	-	V					
									2V	-	0.00	0.10	-	0.00	0.10	-	0.00	0.10	V
松山港爪台港		V <sub>IN I</sub> =V <sub>IH</sub>	I <sub>OL</sub> =20uA	4.5V	-	0.00	0.10	-	0.00	0.10	-	0.00	0.10	V					
输出端低位准 Q7'	$V_{\text{OL}} \\$	or V <sub>IL</sub>		6V	-	0.00	0.10	-	0.00	0.10	-	0.00	0.10	V					
Q1		OI VIL	I <sub>OL</sub> =4mA	4.5V	-	0.12	0.30	-	0.15	0.33	-	0.17	0.40	V					
			I <sub>OL</sub> =5.2mA	6V	-	0.14	0.30	-	0.16	0.33	-	0.18	0.40	V					
				2V	1.90	2.00	-	-	1.90	2.00	-	1.90	2.00	V					
松山地市及冰		\	I <sub>OH</sub> =-20uA	4.5V	4.40	4.50	-	-	4.40	4.50	-	4.40	4.50	V					
输出端高位准 Q7'	$V_{\text{OH}}$	V <sub>IN</sub> =V <sub>IH</sub> or V <sub>IL</sub>		6V	5.90	6.00	-	-	5.90	6.00	-	5.90	6.00	V					
Q1		OI VIL	I <sub>OH</sub> =-4mA	4.5V	4.17	4.37	-	4.05	4.32	-	3.80	4.25	-	V					
		I <sub>OH</sub> =-5.2mA	6V	5.65	5.88	_	5.40	5.81	-	5.20	5.72	_	V						
输入端漏电流	ILI	V <sub>IN</sub> =V <sub>DD</sub> oi	r 0	6V	-	-	±1	-	ı	±1	-	-	±1	uA					
输出关闭时, 输出端漏电流	l <sub>oz</sub>	V <sub>OUT</sub> =V <sub>DD</sub> (	or 0, Q0~Q7	-	-	-	±5	-	-	±5	-	ı	±10	uA					
电源静态电流	$I_{DD}$	V <sub>IN</sub> =V <sub>DD</sub> or	r 0, I <sub>OUT</sub> =0	-	-	-	±50	-	ı	±80		1	±100	uA					

<sup>\*</sup>TA为开放空间中的工作温度

## 时序特性要求

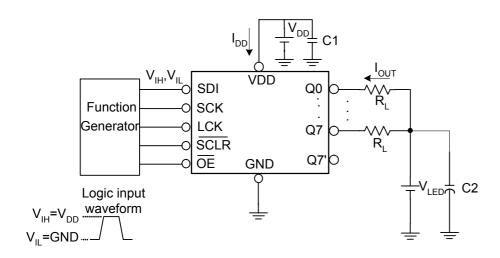
elete kel	代表符	目 湖 友 仏	V	<b>T<sub>A</sub>=25</b> °C	T <sub>A</sub> =-40°C~85°C	T <sub>A</sub> =-40°C~125°C	** **
特性	号	量测条件	$V_{DD}$	极限值	极限值	极限值	单位
			2V	20	18	15	MHz
时钟频率	$f_{\text{clock}}$		4.5V	55	50	45	MHz
			6V	58	52	46	MHz
目标的社会库			2V	18	23	28	ns
最短脉波宽度 SCK, LCK	$t_{w}$	高电位或低电位	4.5V	9	11	13	ns
SCK, LCK			6V	8	9	10	ns
目标的社会库			2V	18	23	28	ns
最短脉波宽度 SCLR	$t_{w(l)}$	低电位	4.5V	9	11	13	ns
SOLK			6V	8	9	10	ns
		SDI在SCK↑之前	2V	15	20	25	ns
			4.5V	7	9	11	ns
			6V	6	7	8	ns
		SCK↑在LCK↑之 前*	2V	18	23	28	ns
			4.5V	9	11	13	ns
最短建立时间	$t_{s}$		6V	8	9	10	ns
<b>取应建立时间</b>	*8		2V	10	15	20	ns
		SCLR 在LCK↑之 前为低电位	4.5V	6	8	10	ns
		即为队屯位	6V	5	6	7	ns
			2V	10	15	20	ns
		SCLR在SCK↑之前为高电位	4.5V	6	8	10	ns
			6V	5	6	7	ns
			2V	3	3	3	ns
最短保持时间	$t_h$	SDI在SCK↑之后	4.5V	3	3	3	ns
			6V	3	3	3	ns

<sup>\*</sup>此建立时间为使输出缓存器能够得到移位缓存器上的稳定数据。两个时锺讯号(SCK 和 LCK)也可以直接接在一起,此时,输出缓存器的数据落后移位缓存器一个时钟周期。

# 动态特性 C<sub>L</sub>=50pF

特性	代表符号	从	到	<b>V</b> <sub>DD</sub>	T <sub>A</sub> =2	<b>25</b> °C	T <sub>A</sub> =-40°C ~85°C	T <sub>A</sub> =-40°C ~125°C	单位
					一般值	最大值	最大值	最大值	
				2V	30	50	55	65	ns
		SCK	Q7'	4.5V	15	19	20	22	ns
7年出中间	+			6V	13	17	19	21	ns
延迟时间	t <sub>pd</sub>			2V	30	45	55	65	ns
		LCK	Q0~Q7	4.5V	10	17	25	33	ns
				6V	9	16	23	30	ns
				2V	32	40	60	80	ns
清除延迟时间	t <sub>PHL</sub>	SCLR	Q7'	4.5V	14	24	32	40	ns
				6V	12	20	27	34	ns
	_			2V	28	40	60	80	ns
致能时间	$t_{en}$ $(t_{PZL}/t_{PZH})$	ŌĒ	Q0~Q7	4.5V	10	20	28	36	ns
	( : 22 : 2)			6V	8	16	23	30	ns
	_			2V	26	40	60	80	ns
禁能时间	$t_{dis}$ $(t_{PLZ}/t_{PHZ})$	ŌĒ	Q0~Q7	4.5V	9	19	27	35	ns
	( : == : : := /			6V	7	15	22	29	ns
				2V	15	25	30	35	ns
			Q0~Q7	4.5V	9	14	19	24	ns
转态时间	<b>t</b> <sub>t</sub>			6V	7	10	15	20	ns
17 心凹   印	Lt.	_		2V	17	27	32	37	ns
			Q7'	4.5V	10	15	20	25	ns
				6V	8	11	16	21	ns

### 动态特性的测试电路

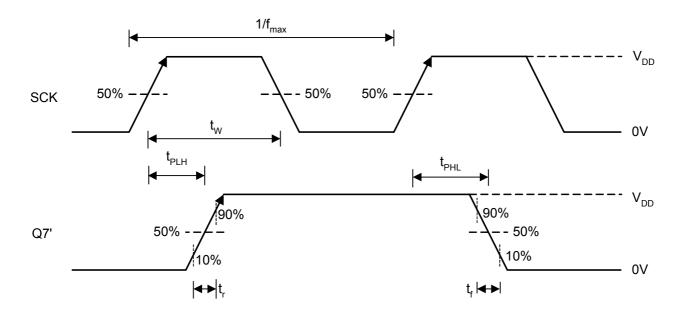


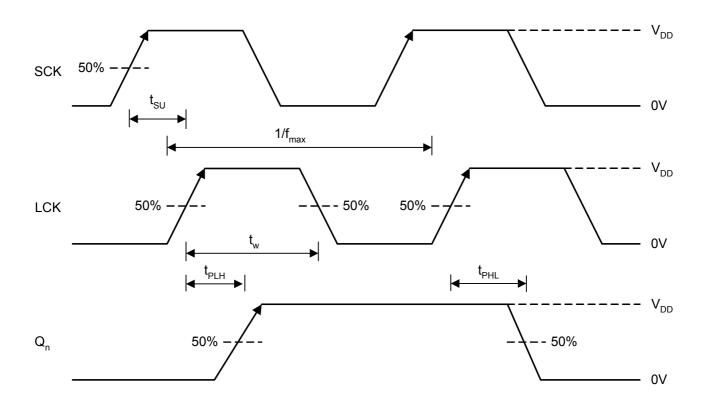
## 常用特性

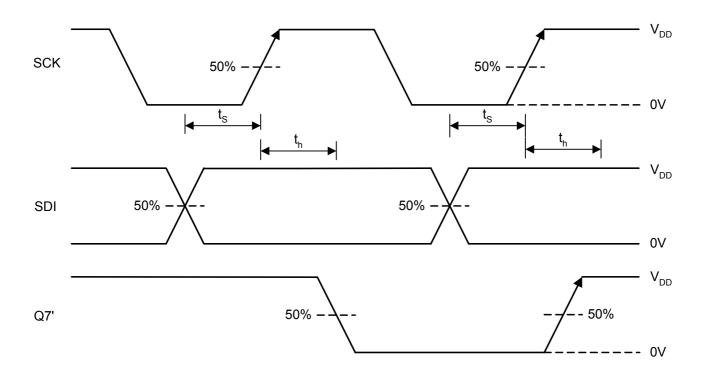
V<sub>DD</sub>=5V 时

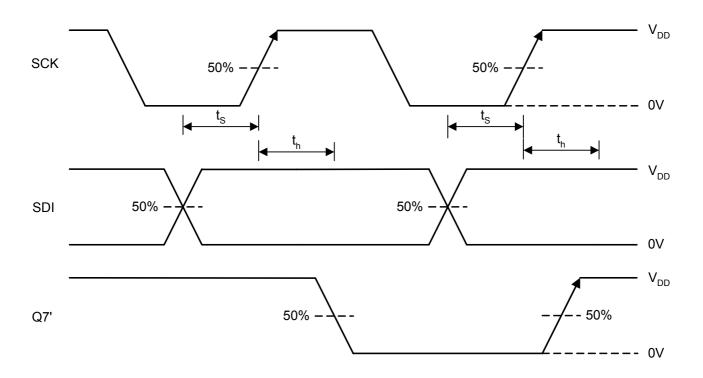
特性	代表符号	量测条件	最小值	一般值	最大值	单位
输出端低位准 Q0~Q7	$V_{OL}$	I <sub>OL</sub> =10mA	ı	0.13	0.23	V
输出端低位准 Q0~Q7	V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> =20mA	-	0.26	0.41	V
输出端低位准 Q0~Q7	V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> =30mA	-	0.4	0.6	V
输出端低位准 Q0~Q7	V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> =45mA	-	0.61	0.95	V

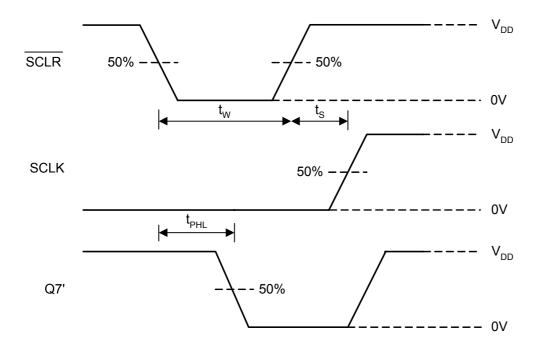
## 时序的波形图

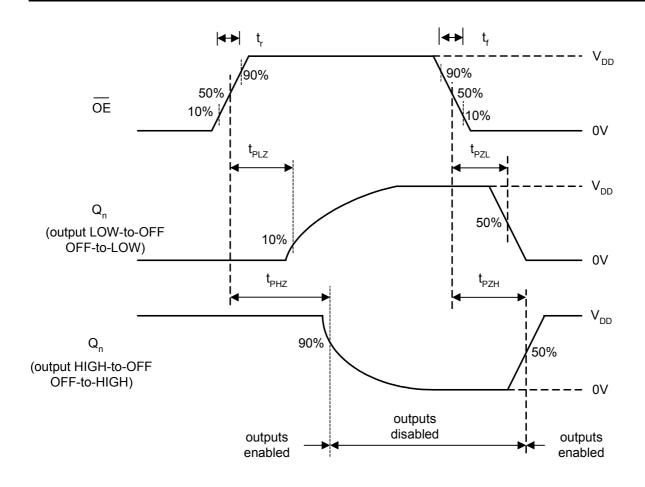


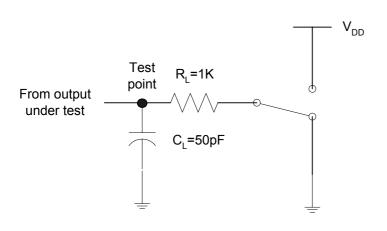






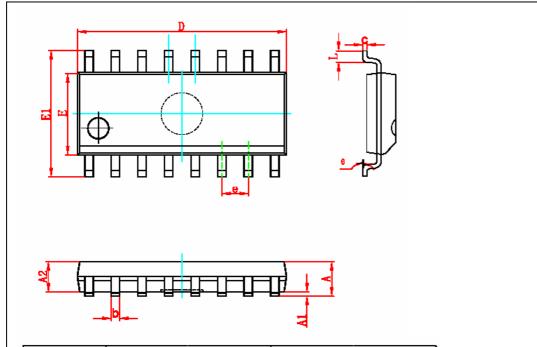






TEST	SWITCH
t <sub>PLH</sub> /t <sub>PHL</sub>	open
t <sub>PLZ</sub> /t <sub>PZL</sub>	V <sub>DD</sub>
t <sub>PHZ</sub> /t <sub>PZH</sub>	GND

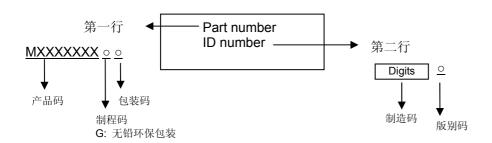
## 外观轮廓图示



Comb a I	Dimensions In	n Millimeters	Dimensions	In Inches
Symbol	Min	Max	Min	Max
Α	1. 350	1. 750	0. 053	0.069
A1	0. 100	0. 250	0. 004	0. 010
A2	1. 350	1. 550	0. 053	0.061
b	0. 330	0. 510	0. 013	0. 020
С	0. 170	0. 250	0. 007	0.010
D	9. 800	10. 200	0. 386	0. 402
E	3. 800	4. 000	0. 150	0. 157
E1	5. 800	6. 200	0. 228	0. 244
е	1. 270	(BSC)	0.050	(BSC)
L	0. 400	1. 270	0. 016	0.050
6	0°	8°	0°	8°

0 1 1	Dimensions Ir	n Millimeters	Dimensions	In Inches
Symbol	Min	Max	Min	Max
Α	1. 350	1. 750	0. 053	0.069
A1	0. 100	0. 250	0. 004	0. 010
A2	1. 350	1. 550	0. 053	0.061
b	0. 330	0. 510	0. 013	0. 020
С	0. 170	0. 250	0. 007	0. 010
D	9. 800	10. 200	0. 386	0. 402
E	3. 800	4. 000	0. 150	0. 157
E1	5. 800	6. 200	0. 228	0. 244
е	1. 270	(BSC)	0. 050	(BSC)
L	0. 400	1. 270	0. 016	0. 050
θ	0°	8°	0°	8°

## IC 正印信息



### 产品更新纪录

文件版次	IC 版别码
V1.00	A
-	-

### 产品订购信息

产品编号	无铅环保包装	重量 <b>(g)</b>
M74HC595GD	SOP16-150-1.27	0.13

### 使用权声明

聚积科技对于产品、文件以及服务保有一切变更、修正、修改、改善、以及终止的权利,针对上述的权利,聚积科技不会进行事前预告。客户在进行产品购买前,建议与聚积科技业务代表联络以取得最新的产品信息。

聚积科技的产品,除非经过聚积合法授权,否则不应使用于医疗或军事行为上,若使用者因此导致任何身体伤害或生命威胁甚至死亡,聚积科技将不负任何损害赔偿责任。

此份文件上所有的文字内容、图片、及商标为聚积科技所属之智慧财产。除非是先经过聚积合法授权,任何人不得径自使用、修改、重制、公开、改作、散布、发行、公开发表。如有违反,您应对聚积科技股份有限公司负责损害赔偿责任及其它法律责任。